

ものづくり企業バンク詳細情報

新規登録日： 2012年10月11日

最終更新日： 2025年7月9日

会 社 所 在 地 等			
会 社 名	N G Kエレクトロデバイス株式会社		
代 表 者	代表取締役社長 富山 裕		
所 在 地	〒759-2212 山口県美祢市大嶺町東分2701-1		
T E L	0837-54-0591	F A X	0837-54-0151
E - m a i l	chie_shigemura@ngked.co.jp		
設 立	1991年		
従 業 員 数	約500名		
年 商	131億円(2025年3月期)		
県 内 事 業 所	山口本社		
業 種	製造業		
事 業 内 容	セラミックパッケージ及び電子機能部品の開発・製造・販売		
ホームページ	http://www.ngked.co.jp/		
家庭生活支援	「やまぐち子育て応援企業」(山口県HP掲載)	届出	あり・なし
概 要	当社は日本ガイシグループの一員として、世界レベルのセラミック製造技術を有し、高品質の製品を世に生み出し続けています。 当社のセラミックパッケージは、パソコン機器、デジタル家電、携帯通信基地局、光通信システム等に必要不可欠な基幹部品であり、材料技術、精密加工技術、設計技術を駆使し、独自技術を展開させて高まる需要に対応しています。 日常直接見ることはあまりありませんが、セラミックパッケージは皆様の身近な製品に数多く使われています。全世界の人に喜ばれる製品づくりが私たちの使命です。		

我が社はこのような会社です ～ 企業理念やビジョンについて ～



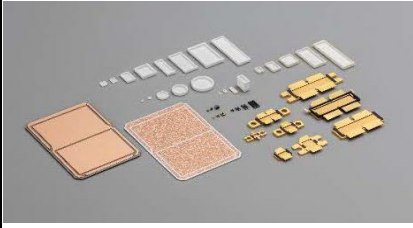
N G Kエレクトロデバイスは人と技術を大切にし、ものづくりを通じて社会に貢献することを目指しています。

具体的には、

- ・優れた製品とサービスでお客様に貢献すること
 - ・快適な職場環境で従業員に貢献すること
 - ・環境保全とルール遵守で地域社会に貢献すること
 - ・持続的な成長で日本ガイシグループの利害関係者の皆様に貢献すること
- を目指しています。

我が社の強みはココです ～ 特徴的な取り組みについて ～

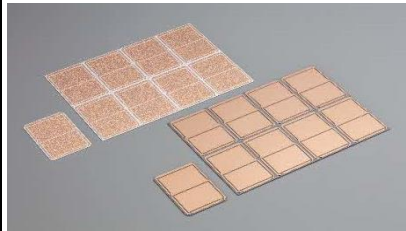
当社の製品群



セラミック材料の中に電気配線を組み込んで電子部品を成形する「積層同時焼成技術」は世界で数社しかできない固有技術です。約半世紀の歴史を持つこの高い技術力に加え、最新の画像処理や自動化技術を取り入れて、現在の情報化社会にマッチする製品づくりを目指しています。

中でも「携帯電話基地局向けセラミックパッケージ」は世界でもトップシェアを誇っており、山口からグローバルにビジネスを展開しております。

我が社のエースからのメッセージ



氏名 複合基板部 技術系社員

メッセージ

当社のDCB基板(絶縁回路基板)には、国内はもとより、海外からの注目が集まっています。原材料の開発から最終製品まで一貫して自社で生産するという我々のものづくりが世界からも認められた結果であると自負しています。

技能の優れた点

セラミック基板に銅を直接接合して製造するDCB基板は、高い絶縁性と放熱性があり、取引先からの評価も高く、深い信頼関係を築いています。
また、従来のアルミナにジルコニアを加えたZDA(特許取得)と呼ばれる、より高強度で薄く、放熱効果の高い基板の開発にも成功しました。
ハイブリッドカーや風力発電など、今後も注目される業界に当社の製品が使用されています。

採用担当者から一言 ～ 人材育成の方針について ～

当社が求める人材は、ズバリ成長意欲があり、自ら伸び続ける人材です。

特に変化が激しく、スピード感のある電子部品業界において、アンテナを張り巡らせ、仮説を立てながら問題解決をしていく人材が当社にマッチングする人材です。職種別教育をはじめ、その人のレベルに合った教育を段階的かつ計画的に整備していますので、「なりたい自分、ありたい自分」を明確に持っている方にとっては成長できる土壌がしっかりしている会社です。「会社をこうしたい、こう変えたい」という志を持ったエネルギーのある方は、是非当社へご応募下さい。

県内高校への
協力体制

企業見学

可

随時対応いたします。お気軽にお問合せください。
(日程は調整させていただきます。)

講話

可

技術指導

可